

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 7 月 1 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）</div> |
| 参与单位名称        | 国金证券、博时基金、甄投资产、紫阁投资、岳海资产、湘禾投资、光证资管、国信中数投资、天风证券、广发证券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 活动时间          | 2025 年 6 月 24 日、6 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 活动地点          | 策略会、公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟<br>证券事务代表：黄沈幪<br>投资者关系：王佳颖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1、车规产品方面公司目前进展如何？</div> <div>答：车规级存储产品上，公司 SLC NAND、NOR 以及 MCP 等产品陆续有更多料号通过 AEC-Q100 的验证，将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司积极进行车规客户的导入和验证，已完成国内多家整车厂的白名单导入，完成多家境内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质导入，并已向包括境外知名的一级汽车供应商（Tier1）等进行车规产品的销售。</div> <div>2、砺算的 G100 目前是什么进展？</div> <div>答：2025 年 5 月 24 日，上海砺算收到了首批封装完成的 G100 芯片，即刻启动功能测试。2025 年 5 月 25 日，G100 芯片完成了主要功能测试，截至目前结果符合预期。下一步，上海砺算将继续进行详细全面的性能</div>                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>测试和优化提升。此外，上海砺算会基于产品的性能调优情况，尽快向行业内客户送测产品。</p> <p>3、伴随着 AI 板块的爆发式增长，对公司的发展会带来哪些助力？</p> <p>答：目前 AI 终端的需求还在初级发展的阶段，我们认为后期随着端侧的发展，需求会有井喷式的增长。目前我们涉及的 AI 终端的产品主要涉及到耳机、手环、手表等。我们关注到在 AI 眼镜、智能机器人、AIPC 上所运用到的功能模块对于高带宽的需求正在增长，公司也在积极布局此类终端应用。</p> <p>4、近两年公司研发费用增长明显，未来会是怎样的趋势？</p> <p>答：公司持续加大研发投入力度，2024 年度，公司研发费用 2.13 亿元，占当期营业收入 33.27%，较上年同比增长 17.02%。考虑到 WiFi7 产品线的新增研发投入，25 年公司研发费用预计仍会增长。</p> |
| 日期 | 2025 年 7 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |